



## The 37th International Biomedical Engineering Seminar

## 医歯工融合を見据えた材料イノベーション

日 時：2026年1月24日土曜日 13:30-15:00

場 所：東京科学大学 大岡山キャンパス  
S8棟 5階 501室

参加費：無料（要事前登録）

登 録：<https://forms.gle/q6m51dKQF6KnGjxG7>

定 員：40名予定（登録順）

ご登録はこちら



## プログラム

13:10～ 開場

13:30 開会の挨拶

東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所 所長・教授 細田秀樹

13:35 依頼講演

東京科学大学 物質理工学院 教授 木村好里  
「東京科学大学が目指している分野融合の形」

13:45 招待講演（司会 東京科学大学 物質理工学院 准教授 小林郁夫）

1. 大阪大学 大学院工学研究科 教授 中野貴由

「金属材料学から見た骨組織と椎体間インプラントへの応用」

2. 東北大学 大学院工学研究科 教授 吉見享祐

「超モシブチック合金のDXアプローチ」

3. 北海道大学 大学院工学研究院 教授 三浦誠司

「高濃度固溶体単相領域探索に関する一考察」

4. 大阪大学 大学院工学研究科 教授 安田弘行

「航空機エンジン用TiAl合金の電子ビーム積層造形」

14:45 総合討論

15:00 閉会

## 注意事項

- ・登録者以外は入館できません。
- ・席に限りがあり、定員を超えた場合、ご参加をお断りすることがあります。
- ・写真撮影や録画はご遠慮ください。
- ・会の報告記事のため、集合写真撮影や会の様子を撮影し、報告記事を未来研のホームページ上で公開します。

本講演問合せ先：細田秀樹 [hosoda.h.aa@m.titech.ac.jp](mailto:hosoda.h.aa@m.titech.ac.jp)